

2024-2030年全球及中国汽车安全气囊芯片行业发展规模及投资价值研究报告

产品名称	2024-2030年全球及中国汽车安全气囊芯片行业发展规模及投资价值研究报告
公司名称	鸿晟信合（北京）信息技术研究院有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区日坛北路19号楼9层(08)(朝外孵化器0530)（注册地址）
联系电话	010-84825791 15910976912

产品详情

【内容部分省略，可进入网站搜索标题查看全文】

《对接人员》：【杨清清】

《修订日期》：【2024年4月】

《出版机构》：【智信中科研究网】(推荐360搜索!!!)

《报告格式》：【word文本+电子版+定制光盘】

《服务内容》：【提供数据调研分析+一年更新】

《报告价格》：【纸质版6500元 电子版6800元 纸质+电子版7000元(来电咨询有优惠)】

2024-2030年全球及中国汽车安全气囊芯片行业发展规模及投资价值研究报告

2023年全球汽车安全气囊芯片市场规模大约为101亿元（人民币），预计2030年将达到119亿元，2024-2030期间年复合增长率（CAGR）为2.6%。未来几年，本行业具有很大不确定性，本文的2024-2030年的预测数据是基于过去几年的历史发展、观点、以及本文分析师观点，综合给出的预测。

安全气囊系统是一种被动安全性的保护系统，它与座椅安全带配合使用，可以为乘员提供有效的防撞保护。在汽车相撞时，汽车安全气囊可使头部受伤率减少25%，面部受伤率减少80%左右。

汽车安全气囊芯片是整个系统的控制核心，并将所有外围系统的功能集于一身：数字碰撞传感器接口、展开气囊的点火回路驱动、大量的安全和诊断机制以供持续监测系统可用性等。

全球五大汽车安全气囊IC（Automotive Airbag IC）制造商分别是Bosch、Continental、ST、ADI和NXP，占比超过84%。其中，Bosch是者，市场占有率约为40%。

亚太地区是大的市场，占有率约为70%，其次是北美和欧洲，占有率分别约为2%和32%。从产品类型来看，独立芯片占据了整个市场的大份额，约为54%。在产品应用方面，大的应用是乘用车，其次是商用车。

重点分析全球主要地区汽车安全气囊芯片的产能、销量、收入和增长潜力，历史数据2019-2024年，预测数据2024-2030年。

本文同时着重分析汽车安全气囊芯片行业竞争格局，包括全球市场主要厂商竞争格局和中国本土市场主要厂商竞争格局，重点分析全球主要厂商汽车安全气囊芯片产能、销量、收入、价格 and 市场份额，全球汽车安全气囊芯片产地分布情况、中国汽车安全气囊芯片进出口情况以及行业并购情况等。

此外针对汽车安全气囊芯片行业产品分类、应用、行业政策、产业链、生产模式、销售模式、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒也做了详细分析。

全球及中国主要厂商包括：

Bosch

Continental

ST

ADI

NXP

Infineon

Denso

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

集成系统芯片

独立芯片

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

乘用车

商用车

本文包含的主要地区和国家：

北美（美国和加拿大）

欧洲（德国、英国、法国、意大利和其他欧洲国家）

亚太（中国、日本、韩国、中国台湾地区、东南亚、印度等）

拉美（墨西哥和巴西等）

中东及非洲地区（土耳其和沙特等）

本文正文共12章，各章节主要内容如下：

第1章：报告统计范围、产品细分、下游应用领域，以及行业发展总体概况、有利和不利因素、进入壁垒等；

第2章：全球市场供需情况、中国地区供需情况，包括主要地区汽车安全气囊芯片产量、销量、收入、价格及市场份额等；

第3章：全球主要地区和国家，汽车安全气囊芯片销量和销售收入，2019-2024，及预测2024到2030；

第4章：行业竞争格局分析，包括全球市场企业排名及市场份额、中国市场企业排名和份额、主要厂商汽车安全气囊芯片销量、收入、价格和市场份额等；

第5章：全球市场不同类型汽车安全气囊芯片销量、收入、价格及份额等；

第6章：全球市场不同应用汽车安全气囊芯片销量、收入、价格及份额等；

第7章：行业发展环境分析，包括政策、增长驱动因素、技术趋势、营销等；

第8章：行业供应链分析，包括产业链、主要原料供应情况、下游应用情况、行业caigou模式、生产模式、销售模式及销售渠道等；

第9章：全球市场汽车安全气囊芯片主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、汽车安全气囊芯片产品规格型号、销量、价格、收入及公司新动态等；

第10章：中国市场汽车安全气囊芯片进出口情况分析；

第11章：中国市场汽车安全气囊芯片主要生产和消费地区分布；

第12章：报告结论。

标题

报告目录

1 汽车安全气囊芯片市场概述

1.1 汽车安全气囊芯片行业概述及统计范围

1.2 按照不同产品类型，汽车安全气囊芯片主要可以分为如下几个类别

1.2.1 不同产品类型汽车安全气囊芯片规模增长趋势2019 VS 2023 VS 2030

1.2.2 集成系统芯片

1.2.3 独立芯片

1.3 从不同应用，汽车安全气囊芯片主要包括如下几个方面

1.3.1 不同应用汽车安全气囊芯片规模增长趋势2019 VS 2023 VS 2030

1.3.2 乘用车

1.3.3 商用车

1.4 行业发展现状分析

1.4.1 汽车安全气囊芯片行业发展总体概况

1.4.2 汽车安全气囊芯片行业发展主要特点

1.4.3 汽车安全气囊芯片行业发展影响因素

1.4.4 进入行业壁垒

2 行业发展现状及前景预测

2.1 全球汽车安全气囊芯片供需现状及预测（2019-2030）

2.1.1 全球汽车安全气囊芯片产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2030）

2.1.2 全球汽车安全气囊芯片产量、需求量及发展趋势（2019-2030）

2.1.3 全球主要地区汽车安全气囊芯片产量及发展趋势（2019-2030）

2.2 中国汽车安全气囊芯片供需现状及预测（2019-2030）

2.2.1 中国汽车安全气囊芯片产能、产量、产能利用率及发展趋势（2019-2030）

2.2.2 中国汽车安全气囊芯片产量、市场需求量及发展趋势（2019-2030）

2.2.3 中国汽车安全气囊芯片产能和产量占全球的比重（2019-2030）

2.3 全球汽车安全气囊芯片销量及收入（2019-2030）

2.3.1 全球市场汽车安全气囊芯片收入（2019-2030）

2.3.2 全球市场汽车安全气囊芯片销量（2019-2030）

2.3.3 全球市场汽车安全气囊芯片价格趋势（2019-2030）

2.4 中国汽车安全气囊芯片销量及收入（2019-2030）

2.4.1 中国市场汽车安全气囊芯片收入（2019-2030）

2.4.2 中国市场汽车安全气囊芯片销量（2019-2030）

2.4.3 中国市场汽车安全气囊芯片销量和收入占全球的比重

3 全球汽车安全气囊芯片主要地区分析

3.1 全球主要地区汽车安全气囊芯片市场规模分析：2019 VS 2023 VS 2030

3.1.1 全球主要地区汽车安全气囊芯片销售收入及市场份额（2019-2024年）

3.1.2 全球主要地区汽车安全气囊芯片销售收入预测（2024-2030）

3.2 全球主要地区汽车安全气囊芯片销量分析：2019 VS 2023 VS 2030

3.2.1 全球主要地区汽车安全气囊芯片销量及市场份额（2019-2024年）

3.2.2 全球主要地区汽车安全气囊芯片销量及市场份额预测（2024-2030）

3.3 北美（美国和加拿大）

3.3.1 北美（美国和加拿大）汽车安全气囊芯片销量（2019-2030）

3.3.2 北美（美国和加拿大）汽车安全气囊芯片收入（2019-2030）

3.4 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）

3.4.1 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）汽车安全气囊芯片销量（2019-2030）

3.4.2 欧洲（德国、英国、法国和意大利等国家）汽车安全气囊芯片收入（2019-2030）

3.5 亚太地区（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等）

3.5.1

亚太（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等）汽车安全气囊芯片销量（2019-2030）

3.5.2

亚太（中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚等）汽车安全气囊芯片收入（2019-2030）

3.6 拉美地区（墨西哥、巴西等国家）

3.6.1 拉美地区（墨西哥、巴西等国家）汽车安全气囊芯片销量（2019-2030）

3.6.2 拉美地区（墨西哥、巴西等国家）汽车安全气囊芯片收入（2019-2030）

3.7 中东及非洲

3.7.1 中东及非洲（土耳其、沙特等国家）汽车安全气囊芯片销量（2019-2030）

3.7.2 中东及非洲（土耳其、沙特等国家）汽车安全气囊芯片收入（2019-2030）

4 行业竞争格局

4.1 全球市场竞争格局分析

4.1.1 全球市场主要厂商汽车安全气囊芯片产能市场份额

4.1.2 全球市场主要厂商汽车安全气囊芯片销量（2019-2024）

4.1.3 全球市场主要厂商汽车安全气囊芯片销售收入（2019-2024）

4.1.4 全球市场主要厂商汽车安全气囊芯片销售价格（2019-2024）

4.1.5 2023年全球主要生产商汽车安全气囊芯片收入排名

4.2 中国市场竞争格局及占有率

4.2.1 中国市场主要厂商汽车安全气囊芯片销量（2019-2024）

4.2.2 中国市场主要厂商汽车安全气囊芯片销售收入（2019-2024）

4.2.3 中国市场主要厂商汽车安全气囊芯片销售价格（2019-2024）

4.2.4 2023年中国主要生产商汽车安全气囊芯片收入排名

4.3 全球主要厂商汽车安全气囊芯片总部及产地分布

4.4 全球主要厂商汽车安全气囊芯片商业化日期

4.5 全球主要厂商汽车安全气囊芯片产品类型及应用

4.6 汽车安全气囊芯片行业集中度、竞争程度分析

4.6.1 汽车安全气囊芯片行业集中度分析：全球头部厂商份额（Top 5）

4.6.2 全球汽车安全气囊芯片梯队、第二梯队和第三梯队生产商（品牌）及市场份额

5 不同产品类型汽车安全气囊芯片分析

5.1 全球市场不同产品类型汽车安全气囊芯片销量 (2019-2030)

5.1.1 全球市场不同产品类型汽车安全气囊芯片销量及市场份额 (2019-2024)

5.1.2 全球市场不同产品类型汽车安全气囊芯片销量预测 (2024-2030)

5.2 全球市场不同产品类型汽车安全气囊芯片收入 (2019-2030)

5.2.1 全球市场不同产品类型汽车安全气囊芯片收入及市场份额 (2019-2024)

5.2.2 全球市场不同产品类型汽车安全气囊芯片收入预测 (2024-2030)

5.3 全球市场不同产品类型汽车安全气囊芯片价格走势 (2019-2030)

5.4 中国市场不同产品类型汽车安全气囊芯片销量 (2019-2030)

5.4.1 中国市场不同产品类型汽车安全气囊芯片销量及市场份额 (2019-2024)

5.4.2 中国市场不同产品类型汽车安全气囊芯片销量预测 (2024-2030)

5.5 中国市场不同产品类型汽车安全气囊芯片收入 (2019-2030)

5.5.1 中国市场不同产品类型汽车安全气囊芯片收入及市场份额 (2019-2024)

5.5.2 中国市场不同产品类型汽车安全气囊芯片收入预测 (2024-2030)

6 不同应用汽车安全气囊芯片分析

6.1 全球市场不同应用汽车安全气囊芯片销量 (2019-2030)

6.1.1 全球市场不同应用汽车安全气囊芯片销量及市场份额 (2019-2024)

6.1.2 全球市场不同应用汽车安全气囊芯片销量预测 (2024-2030)

6.2 全球市场不同应用汽车安全气囊芯片收入 (2019-2030)

6.2.1 全球市场不同应用汽车安全气囊芯片收入及市场份额 (2019-2024)

6.2.2 全球市场不同应用汽车安全气囊芯片收入预测 (2024-2030)

6.3 全球市场不同应用汽车安全气囊芯片价格走势 (2019-2030)

6.4 中国市场不同应用汽车安全气囊芯片销量 (2019-2030)

6.4.1 中国市场不同应用汽车安全气囊芯片销量及市场份额 (2019-2024)

6.4.2 中国市场不同应用汽车安全气囊芯片销量预测 (2024-2030)

6.5 中国市场不同应用汽车安全气囊芯片收入（2019-2030）

6.5.1 中国市场不同应用汽车安全气囊芯片收入及市场份额（2019-2024）

6.5.2 中国市场不同应用汽车安全气囊芯片收入预测（2024-2030）

7 行业发展环境分析

7.1 汽车安全气囊芯片行业发展趋势

7.2 汽车安全气囊芯片行业主要驱动因素

7.3 汽车安全气囊芯片中guoqi业SWOT分析

7.4 中国汽车安全气囊芯片行业政策环境分析

7.4.1 行业主管部门及监管体制

7.4.2 行业相关政策动向

7.4.3 行业相关规划

8 行业供应链分析

8.1 汽车安全气囊芯片行业产业链简介

8.1.1 汽车安全气囊芯片行业供应链分析

8.1.2 汽车安全气囊芯片主要原料及供应情况

8.1.3 汽车安全气囊芯片行业主要下游客户

8.2 汽车安全气囊芯片行业caigou模式

8.3 汽车安全气囊芯片行业生产模式

8.4 汽车安全气囊芯片行业销售模式及销售渠道

9 全球市场主要汽车安全气囊芯片厂商简介

9.1 Bosch

9.1.1 Bosch基本信息、汽车安全气囊芯片生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.1.2 Bosch 汽车安全气囊芯片产品规格、参数及市场应用

9.1.3 Bosch 汽车安全气囊芯片销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.1.4 Bosch公司简介及主要业务

9.1.5 Bosch企业新动态

9.2 Continental

9.2.1 Continental基本信息、汽车安全气囊芯片生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.2.2 Continental 汽车安全气囊芯片产品规格、参数及市场应用

9.2.3 Continental 汽车安全气囊芯片销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.2.4 Continental公司简介及主要业务

9.2.5 Continental企业新动态

9.3 ST

9.3.1 ST基本信息、汽车安全气囊芯片生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.3.2 ST 汽车安全气囊芯片产品规格、参数及市场应用

9.3.3 ST 汽车安全气囊芯片销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.3.4 ST公司简介及主要业务

9.3.5 ST企业新动态

9.4 ADI

9.4.1 ADI基本信息、汽车安全气囊芯片生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.4.2 ADI 汽车安全气囊芯片产品规格、参数及市场应用

9.4.3 ADI 汽车安全气囊芯片销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.4.4 ADI公司简介及主要业务

9.4.5 ADI企业新动态

9.5 NXP

9.5.1 NXP基本信息、汽车安全气囊芯片生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.5.2 NXP 汽车安全气囊芯片产品规格、参数及市场应用

9.5.3 NXP 汽车安全气囊芯片销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.5.4 NXP公司简介及主要业务

9.5.5 NXP企业新动态

9.6 Infineon

9.6.1 Infineon基本信息、汽车安全气囊芯片生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.6.2 Infineon 汽车安全气囊芯片产品规格、参数及市场应用

9.6.3 Infineon 汽车安全气囊芯片销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.6.4 Infineon公司简介及主要业务

9.6.5 Infineon企业新动态

9.7 Denso

9.7.1 Denso基本信息、汽车安全气囊芯片生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位

9.7.2 Denso 汽车安全气囊芯片产品规格、参数及市场应用

9.7.3 Denso 汽车安全气囊芯片销量、收入、价格及毛利率（2019-2024）

9.7.4 Denso公司简介及主要业务

9.7.5 Denso企业新动态

10 中国市场汽车安全气囊芯片产量、销量、进出口分析及未来趋势

10.1 中国市场汽车安全气囊芯片产量、销量、进出口分析及未来趋势（2019-2030）

10.2 中国市场汽车安全气囊芯片进出口贸易趋势

10.3 中国市场汽车安全气囊芯片主要进口来源

10.4 中国市场汽车安全气囊芯片主要出口目的地

11 中国市场汽车安全气囊芯片主要地区分布

11.1 中国汽车安全气囊芯片生产地区分布

11.2 中国汽车安全气囊芯片消费地区分布

12 研究成果及结论

13 附录

13.1 研究方法

13.2 数据来源

13.2.1 二手信息来源

13.2.2 一手信息来源

13.3 数据交互验证

13.4 免责声明

标题

报告图表

表1 全球不同产品类型汽车安全气囊芯片增长趋势2019 VS 2023 VS 2030 (百万美元)

表2 不同应用汽车安全气囊芯片增长趋势2019 VS 2023 VS 2030 (百万美元)

表3 汽车安全气囊芯片行业发展主要特点

表4 汽车安全气囊芯片行业发展有利因素分析

表5 汽车安全气囊芯片行业发展不利因素分析

表6 进入汽车安全气囊芯片行业壁垒

表7 全球主要地区汽车安全气囊芯片产量 (百万颗) : 2019 VS 2023 VS 2030

表8 全球主要地区汽车安全气囊芯片产量 (2019-2024) & (百万颗)

表9 全球主要地区汽车安全气囊芯片产量市场份额 (2019-2024)

表10 全球主要地区汽车安全气囊芯片产量 (2024-2030) & (百万颗)

表11 全球主要地区汽车安全气囊芯片销售收入 (百万美元) : 2019 VS 2023 VS 2030

表12 全球主要地区汽车安全气囊芯片销售收入 (2019-2024) & (百万美元)

表13 全球主要地区汽车安全气囊芯片销售收入市场份额 (2019-2024)

表14 全球主要地区汽车安全气囊芯片收入 (2024-2030) & (百万美元)

表15 全球主要地区汽车安全气囊芯片收入市场份额 (2024-2030)

表16 全球主要地区汽车安全气囊芯片销量 (百万颗) : 2019 VS 2023 VS 2030

表17 全球主要地区汽车安全气囊芯片销量 (2019-2024) & (百万颗)

表18 全球主要地区汽车安全气囊芯片销量市场份额 (2019-2024)

表19 全球主要地区汽车安全气囊芯片销量 (2024-2030) & (百万颗)

表20 全球主要地区汽车安全气囊芯片销量份额（2024-2030）

表21 北美汽车安全气囊芯片基本情况分析

表22 欧洲汽车安全气囊芯片基本情况分析